

硅片承载盘 硅片夹具 Multiple Wafer Pocket

产品名称	硅片承载盘 硅片夹具 Multiple Wafer Pocket
公司名称	上海箐岚科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:6英寸转2英寸 型号:8英寸转3英寸
公司地址	上海市普陀区同普路1175弄3号1楼（注册地址）
联系电话	13816054503

产品详情

您是否需要用大尺寸机台，放上小直径硅片进行各种工艺？

无需改造设备，本公司产品解决大尺寸（6-12英寸）设备要搭载小直径晶圆（2-8英寸）

使用于半导体大尺寸机台，可容纳小直径的晶圆托盘。在半导体CVD、真空溅射等方面具有广泛应用。

除了硅片承载盘外，本公司可以根据应用和使用环境选择材料，例如99.6%的氧化铝，碳化硅和氧化锆。

如果您有研究开发用，少量多种类生产等需求，欢迎随时来我公司咨询
info@jlamtec.com。

我们可以为客户提供各种尺寸的定制晶圆载盘，以满足客户不同的应用需求。